

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-007

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东被动稀释及主动减持导致持股比例变动达到 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，Forebright Smart Connection Technology Limited（以下简称“Forebright Smart”）持有海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股份数量为51,476,586股，占公司总股本的比例为12.05%。
- 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2023年2月1日收到股东Forebright Smart发来的《关于股份减持超过(达到)1%的告知函》，自2023年1月4日至2023年1月31日期间，Forebright Smart通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份4,284,700股，占公司目前总股本的1.00%；因限制性股票归属登记事项，股东Forebright Smart所持有公司股份被动稀释比例为0.04%，合计持股变化为1.04%，现将其有关权益变动情况告知如下：

一、本次权益变动情况

1、被动稀释变动情况

2022年，公司实施的2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件达成，公司向241名符合条件的对象发行公司股票1,319,740股，公司总股本由425,700,000股增加至427,019,740股，具体情况详见公司于2023年1月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-003）。上述事项导致Forebright Smart所持有公司股份被动稀释比例为0.04%。

2、主动减持变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	Forebright Smart Connection Technology Limited			
	住所	香港中环康乐广场1号怡和大厦3720室			
	权益变动时间	2023年1月4日至2023年1月31日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 (%)
	集中竞价交易	2023/1/4~ 2023/1/31	人民币普通股	3,484,700	0.82
	大宗交易	2023/1/4~ 2023/1/31	人民币普通股	800,000	0.19
	合计			4,284,700	1.00

备注：

- 1、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份。
- 2、本次权益变动主体Forebright Smart不存在一致行动人。
- 3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
- 4、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
Forebright Smart	合计持有股份	55,761,286	13.10	51,476,586	12.05
	其中：无限售条件流通股股份	55,761,286	13.10	51,476,586	12.05

备注：

1、以上所有表格中比例为四舍五入并保留两位小数后的结果，尾差为数据四舍五入所致。

2、变动前的持股比例按照公司减持计划公告时总股本 425,700,000 股计算，变动后的持股比例按照公司目前总股本 427,019,740 股计算。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动为减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。

2、本次权益变动为履行减持股份计划，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-105）。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，属于正常减持行为，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

5、上述减持事项与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日